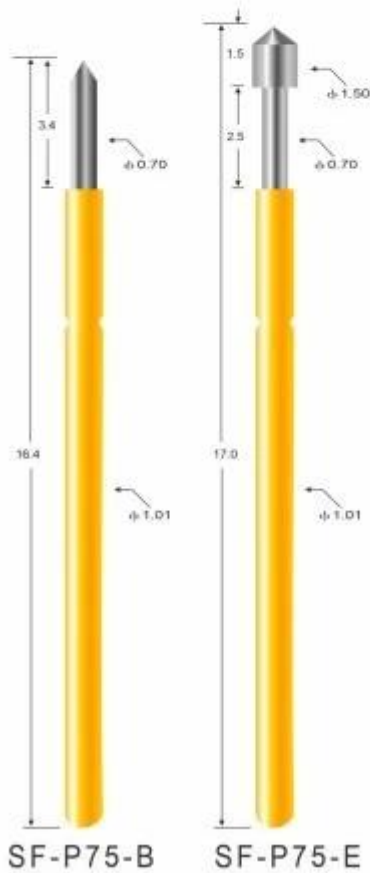
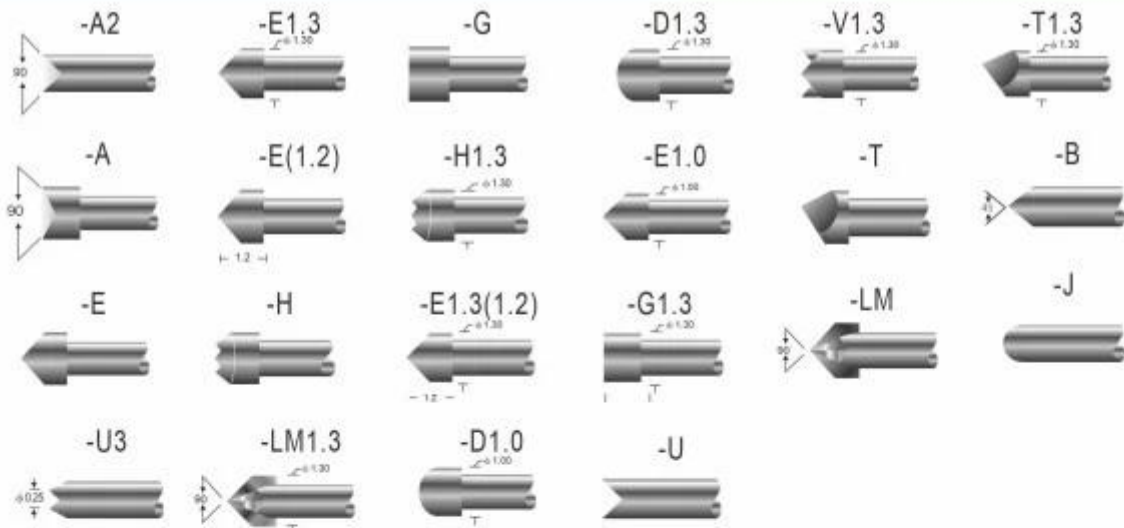




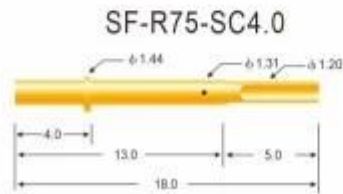
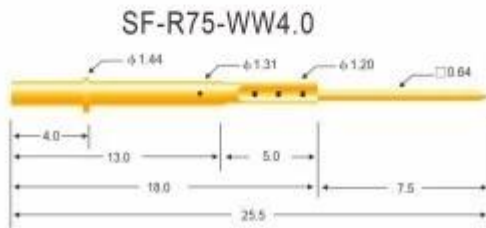
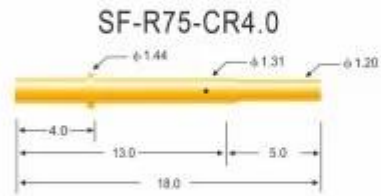
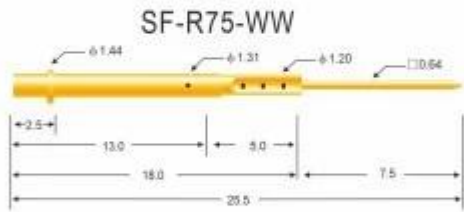
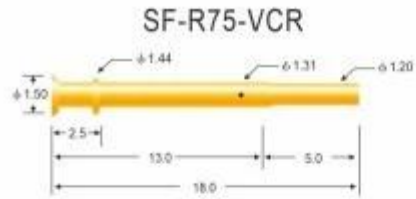
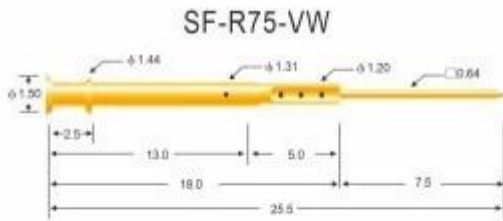
SFENG 1984年 創辦於 廣東 省 東莞 市 石 龍 鎮 石 龍 村 石 龍 街 1 號。 (0 7 6 9 0 0 0 0 0 0) 專 營 各 種 電 子 測 試 儀 器 及 配 件， 專 業 研 究 各 種 電 子 測 試 儀 器 的 研 究 與 開 發。 專 營 各 種 電 子 測 試 儀 器 及 配 件。



技术规格 PROBE SPECIFICATIONS

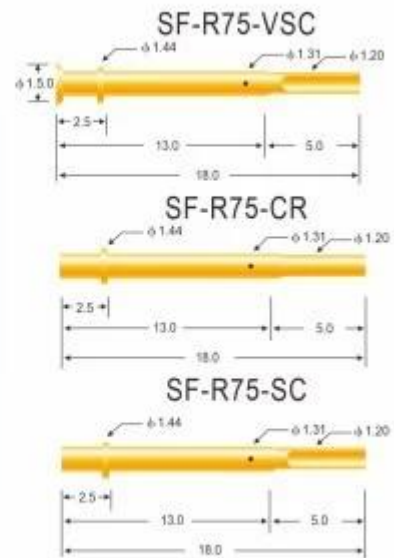
Recommended minimum center 最小间距	1.90mm(.0748 ")
Mounting hole size 钻孔尺寸	压克力: 1.35mm(.0532 ") 电木板、玻璃纤维板: 1.40mm(.0551 ")
Full travel 行程	3.4(.1338 ") / 2.50(.0984 ")
Spring force 弹簧压力	120g(克)
Materials and finishes 材料及涂饰	Plunger:SK4, Ni or Au plated BeCu, Ni or Au plated Barrel:Phosphor bronze, Au plated Spring:Stainless steel
Current ration 额定电流	3A(安培)
Contact resistance 接触电阻	50mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications
Materials and finishes: Phosphor bronze,Gold plated



技术规格 PROBE SPECIFICATIONS

Recommended minimum center 最小间距	1.90mm(.0748 ")
Mounting hole size 钻孔尺寸	压克力: 1.35mm(.0532 ") 电木板、玻璃纤维板: 1.40mm(.0551 ")
Full travel 行程	2.5(.0984 ")
Materials and finishes 材料及涂饰	Barrel: Brass, Au plated
Connections 接线形式	Crimp: R75-VCR, R75-CR, R75-CR4.0 Solder cup: R75-VSC, R75-SC, R75-SC4.0 Wire wrap: R75-VW, R75-WW, R75-VW4.0, R75-WW4.0



Receptacle specifications
Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated

□□ □□□:

□□ □□	SF-□75
□□ □□ □□	1.90mm(.0748")
□□ □□ □□	□□□: 1.35mm(.0532") □□□□□□, □□ □□ □□: 1.40mm(.0551")
□□ □□	3.40(.1338")/2.50(.0984")
□□□□	100 □□
□□ □ □□□	□□□: Be Cu, Rh □□; SK4, Rh □□ □□ : □□□, □□□ □□□ : □□□□□ □□

□□ □□□	3A
□□ □□	50mΩ
MOQ	100□
□□□□	□□□□ □□ □ □□□ □□ 7□

□□□ □□□

1. □□□ 24 □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□.
2. □□□ □□□□ □□□□ OEM□ □□□□□.
3. □□□ □□□ □□□□ □ □□ □□□□ □□□ □□ □ □□□□.
4. □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □ □ □□□□.

□□□ □□

1. PCB, ICT, FCT □□□ □□ □□ □□□ □□ □(□□□);
2. □□, □□ □□, □□□□, □□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □(□□□□)
3. BGA □ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□;
4. □□□ □□ □□ □, □□ □, QZ □ VZ □□□□ LM □;
5. □□□ □□□, □□□ □□□, □□□□□ □□;
6. □□□ □ □□□ / □□;
7. □□ □□ □□ □□, 30# OK □□□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□□ □□□ □□□ □□ □ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□!

□□□:





1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



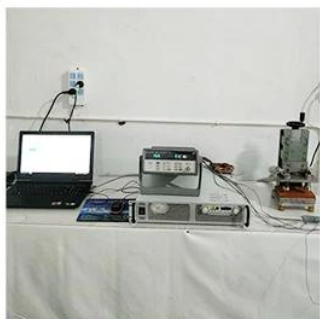
4. Quality inspection



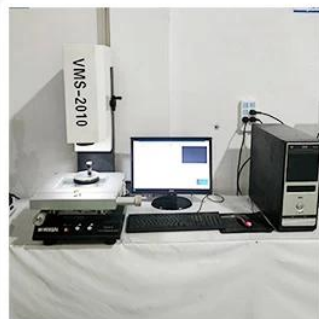
5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



Q1. 如何選擇供應商?

A1: 選擇供應商, 應考慮其信譽、實力、規模、服務、價格、交貨期、品質、研發能力等。

Q2. 如何進行品質管理?

A2: 品質管理 QC 應包括來料檢驗、過程檢驗、成品檢驗、客戶檢驗, 應建立品質管理體系, 加強品質控制。

Q3. 如何進行庫存管理?

A3: 庫存管理應包括庫存控制、庫存優化、庫存風險管理、庫存成本管理等。

Q4. 如何進行客戶管理?

A4: 客戶管理應包括客戶開發、客戶維護、客戶服務、客戶關係管理等。

Q5. 如何進行市場推廣?

A5: 市場推廣應包括市場調查、市場定位、市場策略、市場推廣活動等。

Q6. 如何進行人力資源管理?

A6: 人力資源管理應包括人力資源規劃、招聘、培訓、績效管理、薪酬福利管理等。

Q7. OEM 與 ODM 有何區別?

A7: OEM 是指委託製造, ODM 是指委託設計製造。OEM 通常指客戶提供設計圖紙, ODM 通常指客戶提供產品規格。

Q8. 如何進行風險管理?

A8: 風險管理應包括風險識別、風險評估、風險控制、風險監控等。

如何選擇:

DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS 等快遞公司

運費、保險費、倉庫費、包裝費、報關費、稅費、手續費等 Exwork, FOB, CNF, CIF 等貿易條件



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe











CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

